

群聯電子 2021 年 第三季合併財報 與 10 月份營收 公告

快閃記憶體控制晶片及儲存解決方案領導廠商群聯電子(PHISON; 8299TT) 於今日(11/5) 公佈了 2021 年第三季合併財報結果與 10 月份營收。第三季合併營收為新台幣 169 億元，與前季相較成長 6% (QoQ)；累計 2021 至第三季年營收達新台幣 457 億元，較前年同期成長達 28% (YoY)。第三季毛利達到 53.5 億元，較前季成長近 4% (QoQ)；2021 累計至第三季毛利也達歷史同期新高的新台幣 143.2 億元，較去年同期成長達 54% (YoY)。此外，第三季整體毛利率達到 31.64%，第三季稅後淨利及 EPS 也分別達到新台幣 23.8 億元與 12.1 元。

3Q 2021 營運成果 (群聯 8299)	金額 (NTD)	成長率	附註
3Q21 營收	169 億元	6% QoQ	歷史單季新高
3Q21 毛利	53.5 億元	4% QoQ	歷史單季新高
3Q21 稅後淨利	23.8 億元	5% QoQ	歷史單季次高
3Q21 EPS	12.1 元	/	歷史單季次高
9Months21 營收	457 億元	28% YoY	歷史同期新高
9Months21 毛利	143.2 億元	54% YoY	歷史同期新高

與去年同期相較 (YoY)，2021 年第三季 SATA 與 PCIe 控制晶片總出貨量成長近 35%，其中 PCIe SSD 控制晶片總出貨量成長近 110%；而記憶體位元數 (Total Bits) 總出貨量成長將近 30%，刷新歷史單季新高。

3Q 2021 年出貨成果 (群聯 8299)	YoY	附註
3Q21 SATA 與 PCIe SSD 控制晶片總出貨量	35%	
3Q21 PCIe SSD 控制晶片總出貨量	110%	歷史單季新高
3Q21 記憶體位元數總出貨量	30%	歷史單季新高

群聯董事長潘健成表示，2021 年第三季研發費用佔整體營業費用依舊達 80%以上的高佔比，研發工程師更已達 2000 位以上 (佔全球總員工人數達 70%以上)，最主要的原因，除了群聯持續研發投資次世代 NAND 控制晶片 IC 以維持技術領先以外，群聯也積極布局未來營運成長的動能，包含 [PCIe 5.0 Redriver 高速介面 IC](#)、[客製化 PCIe 5.0 SSD 控制晶片方案](#)、[邊緣運算儲存方案](#)、以及 [車規 UFS 控制晶片](#) 等，全方位掌握未來 NAND 儲存市場的成長趨勢與商機。

潘健成接著說明，5G 無線傳輸技術的普及，將帶動 NAND 產業無上限的長期成長動

能；換言之，雖然零售市場出現需求疲軟的雜音，但群聯已充分轉型布局非消費型的高階儲存市場，因此群聯的營收與獲利持續穩健成長，逐漸不受 NAND 市場的價格波動影響。此外，也為了因應全球客戶需求，群聯已與合作晶圓廠夥伴簽屬長期供貨合約，確保未來穩定供貨，雖然晶圓供給與客戶需求依舊有不小的產能缺口，但群聯將與上下游供應商持續溝通，並攜手全球客戶共同成長。

另外，10 月份營收的部分，合併營收為新台幣 60.37 億元，較去年同期成長近 36% (YoY)；年度累計至 10 月份營收達新台幣 517.61 億元，與去年同期相較成長達 29% (YoY)，刷新歷史同期新高。

群聯 8299	營收 (NTD)	年成長率(YoY)	附註
2021 年 10 月份	60.37 億元	36 %	創歷史單月新高
2021 年累計至 10 月份	517.61 億元	29 %	創歷史同期新高

[群聯公告暨新聞稿訂閱]

如欲獲取群聯新聞稿或其它公告，請訂閱：[群聯投資人關係訊息訂閱](#)

[關於群聯的關鍵數字]

- 超過 20 年的快閃記憶體控制晶片暨儲存方案整合經驗
- 全球超過 3000 位員工，且 70%以上為工程師
- 全球近 2000 個 NAND 記憶體相關專利
- 透過 5+5 長期發展大戰略，驅動長期千億級營收
- SSD 控制晶片全球市佔率超過 20%
- 2020 年全年度營收超過\$484.96 億台幣
- 群聯除了與日本 KIOXIA（原 TMC 東芝記憶體）有長期合作之外，群聯與全球主要的 NAND 原廠也均是長期合作的夥伴關係
- 群聯**獨特的營運模式**，讓群聯能在 NAND 產業的劇烈變化下，能仍維持穩定的獲利及成長

[關於群聯電子]

群聯電子（Phison Electronics Corp.）長期耕耘於快閃記憶體控制器晶片領域，是全球 NAND 儲存控制晶片（NAND Controller）及存儲解決方案（NAND Storages）領導廠商。從 IP 技術授權、晶片設計、系統架構解決方案、系統整合至成品，為不同需求的客戶提供最佳的產品與服務。在各項產品類別上，包括 SSD（PCIe/SATA/PATA）、UFS、eMMC、SD 與 USB 介面，皆可提供完整的存儲解決方案。

歡迎拜訪 [群聯網站](#) 或 [群聯 Q&A](#) 以更了解群聯電子。

群聯電子發言人

于紹庭 Antonio Yu

TEL: 037-586-896 #1019

Mobile: 0979-105-026

Email: antonioyu@phison.com

群聯電子代理發言人

呂國鼎 Kuo-Ting Lu

TEL: 037-586-896 #2622

Mobile: 0979-075-330

Email: kuoting_lu@phison.com

[預測性陳述聲明]

本新聞稿所提供之資訊(除歷史資訊之外)屬於預測性陳述。在此敬告讀者，預測性陳述乃基於群聯之合理認知以及就現狀所作的預估，且將受到各種風險以及不確定因素影響，因此可能造成實際結果和預測性陳述之內容顯著不同。這些風險以及不確定性因素包括但不限於，供給與需求變化、產銷能力、開發成功、及時導入市場、市場競爭、產業循環、客戶財務狀況、匯率浮動、法律訴訟、法令變更、全球經濟變化、自然災害、其他可能會影響群聯業務與營運的不確定因素。鑑於此，讀者請勿倚賴預測性陳述。除法律另有規定外，無論是基於新資訊、未來事件或是其他因素，群聯皆無義務更新預測性陳述。